

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：2018-025

天水华天科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华天科技	股票代码	002185
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	常文瑛	杨彩萍	
办公地址	甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号	甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号	
电话	0938-8631816	0938-8631990	
电子信箱	htcwy2000@163.com	caiping.yang@ht-tech.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,785,884,856.52	3,312,310,698.79	14.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	210,483,588.10	254,993,014.71	-17.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	192,522,070.41	240,127,462.28	-19.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	359,544,814.89	486,912,466.93	-26.16%
基本每股收益（元/股）	0.0988	0.1197	-17.46%

稀释每股收益（元/股）	0.0988	0.1197	-17.46%
加权平均净资产收益率	3.87%	5.06%	-1.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,270,087,525.47	9,366,444,197.41	9.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,520,428,011.77	5,346,960,275.79	3.24%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	118,529		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天水华天电子集团股份有限公司	境内非国有法人	25.38%	540,867,393	0	质押	57,492,009
香港中央结算有限公司	境外法人	2.16%	45,936,445	0		
招商财富－招商银行－汇垠天粤 1 号专项资产管理计划	其他	1.40%	29,819,550	0		
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	其他	0.83%	17,753,893	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.77%	16,314,740	0		
中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金	其他	0.63%	13,346,561	0		
泰康人寿保险有限责任公司－投连－平衡配置	其他	0.54%	11,500,766	0		
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.51%	10,890,538	0		
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深	其他	0.49%	10,431,044	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰 2 号致信基金	其他	0.46%	9,846,140	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		报告期末，华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 26,483,567 股股份，占公司总股份的 1.24%；申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 23,674,846 股股份，占公司总股份的 1.11%；广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 18,078,972 股股份，占公司总股份的 0.85%；国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 16,561,629 股股份，占公司总股份的 0.78%；中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 16,386,535 股股份，占公司总股份的 0.77%。以股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数重新排序后，前 10 名股东情况如上表所示。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）概述

根据中国半导体行业协会统计，2018 年上半年，我国中国集成电路产业依然保持了高速增长态势，2018 年 1-6 月集成电路累计产量达 849.6 亿块，同比增长 15%。公司 2018 年 1-6 月共完成集成电路封装量 166.35 亿只，同比增长 9.20%，晶圆级集成电路封装量 26.32 万片，同比增长 16.66%，LED 产品 55.97 亿只，同比增长 129.39%。2018 年 1-6 月完成营业收入 37.86 亿元，同比增长 14.30%，受生产成本上升及控股子公司华天昆山产能释放不足等因素影响，公司 2018 年上半年经营业绩较上年同期有所下降，2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 2.10 亿元，同比下降 17.46%。

2018 年上半年公司继续坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，不断加强市场开发，持续提高服务国际客户和目标客户开发及导入能力。2018 年上半年欧美地区销售收入占比进一步增大，以硅麦为代表的 MEMS 产品产量快速增长，LED 事业部客户结构优化工作进展顺利，品牌效应增强，本报告期实现扭亏为盈。

公司具有自主知识产权的“硅基扇出型封装技术”已完成平面多芯片系统封装技术开发，目前和多个国内外客户进行产品开发。车载图像传感器通过可靠性评估，获得行业标准 IATF 16949 认证。滤波器封装进入批量生产。完成了 3D VNAND 8 层叠芯工艺验证工作并进行了 16 层叠芯工艺开发。光学指纹完成封装工艺技术开发验证并具备量产能力。晶圆级凸点技术实现了 16/14 纳米节点芯片的规模化量产。

本报告期公司共获得国内授权专利 19 项，其中发明专利 12 项；“硅基扇出型封装技术”荣获首届集成电路产业技术创新战略联盟创新奖。公司承担的国家 02 重大专项“12 吋国产装备新工艺开发与应用”，“国产中道工艺高端封测装备与材料量产应用工程”等项目进展顺利。公司实施的科技部 863 计划“基于 TSV 的 MEMS 晶圆级封装及集成技术与产业化”项目已提交验收申请。

公司自动化、信息化建设项目不断推进。基础环境及信息安全的优化工作完成，SAP 系统基本完成上线准备，OA 系统一期上线，CIM&RTM 系统、智能仓储项目有序开展。“先进覆晶技术智能封装测试车间”被评为 2018 年苏州市示范智能车间。

(2) 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,785,884,856.52	3,312,310,698.79	14.30%	主要为募集资金投资项目产能逐步释放，封装产量较上年同期增加。
营业成本	3,167,232,897.14	2,684,033,443.52	18.00%	主要为募集资金投资项目产能逐步释放，封装产量较上年同期增加。
销售费用	34,951,485.20	35,849,216.72	-2.50%	主要为本报告期业务费减少所致。
管理费用	291,479,168.58	257,450,538.04	13.22%	主要为本报告期研发费用、职工薪酬及修理费增加所致。
财务费用	3,134,783.50	3,697,708.53	-15.22%	主要为本报告期汇兑收益增加所致。
所得税费用	42,147,002.37	48,868,175.98	-13.75%	主要为本报告期利润总额减少所致。
研发投入	173,517,624.73	161,171,212.06	7.66%	主要为本报告期投入的研发费用较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	359,544,814.89	486,912,466.93	-26.16%	主要为本报告期支付的各项税费及支付给职工的现金较上年同期增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,116,918,389.82	-717,622,370.17	55.64%	主要为本报告期购置固定资产及对外投资支付的现金较上年同期增长所致。
筹资活动产生的现金流量净额	637,745,138.80	-119,583,021.11	633.31%	主要为本报告期取得的借款较多所致。
现金及现金等价物净增加额	-119,741,089.63	-352,792,418.42	66.06%	主要为本报告期取得的借款较多所致。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

①2018 年 4 月 12 日，本公司的全资子公司 FlipChip International,LLC 在当地注册成立子公司 FlipChip-AD, LLC，截止 2018 年 6 月 30 日共出资 1 万美元。

②2018 年 3 月 28 日，本公司在宝鸡市工商行政管理局登记设立全资子公司华天科技（宝鸡）有限公司。统一社会信用代码：91610301MA6XE5B16K。

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

二〇一八年八月二十五日